

【詳細プログラム（行程）】

別 紙

- **実施期間:** 2026 年 9 月 6 日（日）～9 月 12 日（土）
- **交流計画タイトル:**「Discover Japan : Electronics, Informatics, and Robotics」

日付	午前（AM）の主な実施プログラム・実施場所	午後（PM）の主な実施プログラム・実施場所
9/6（日）		【来日・チェックイン】
9/7（月）	【全体オリエンテーション】 ・プログラム趣旨説明 ・両大学の研究内容・教育内容の紹介 （場所：瀬田キャンパス）	【学術意見交換／最先端半導体体験】 ・教員・学生がフリーディスカッション ・半導体材料・デバイスの学修および高度なデバイス作製体験 （場所：瀬田キャンパス）
9/8（火）	【Informatics（情報工学）体験】 ・人工知能（AI）、特に最先端のニューロモーフイックシステムのプログラミング体験 （場所：瀬田キャンパス）	【業界説明会・工場見学】 半導体装置を製造している株式会社 SCREEN ホールディングスによる業界説明と工場見学 ※企業詳細： https://www.screen.co.jp/ （場所：株式会社 SCREEN ホールディングス・彦根事業所）
9/9（水）	【NAIST 1Day インターンシップ】 ・科学技術体験実習 ・ハンドメイド基板回路による最先端デバイス・AI 作製体験 （場所：奈良先端科学技術大学院大学（NAIST））	
9/10（木）	【京都・仏教文化体験】 ・龍谷大学大宮キャンパス、西本願寺を訪問 ・西本願寺 僧侶による説話（法話）拝聴 （場所：大宮キャンパス、西本願寺）	【京都・日本文化理解】 ・京都市内、伝統的な寺社仏閣の見学 （場所：京都市内）
9/11（金）	【宇宙工学などをテーマにした交流】 ・本学客員教授である土井隆雄宇宙飛行士の研究紹介 ※土井宇宙飛行士本人は欠席 ・龍谷大学先端理工学部機械工学・ロボティクス課程の紹介 （場所：瀬田キャンパス）	【本プログラムの全体まとめ】 （場所：瀬田キャンパス）
9/12（土）	【帰国】	